

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华夏基金；国投瑞银基金；凯恩投资；国信证券；中天国富证券（自营）；中信建投基金；天弘基金；永赢基金；中国国际金融公司；方正证券；国联证券；华创证券；诺德基金；信达澳亚基金；瀚川投资管理（珠海）；爱建证券自营；华美国际投资；南华基金；宁波燕创鸿德投资；浙商基金；深圳市前海海运通资产管理有限公司；丰琰投资管理（浙江自贸区）有限公司；兴业证券；白犀资产；天风证券；长城证券；国投证券；黑石投资；上海盘京投资管理中心（有限合伙）；鹏华基金。
时间	2025 年 4 月 29 日 10: 00
地点	线上交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑茌； 证券事务代表：龚小刚
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍一下公司汽车电子芯片业务的最新进展情况怎么样？ 答：截至 2024 年 12 月 31 日，公司汽车电子芯片已累计出货超过 1200 万颗，在 2024 年公司自主汽车电子芯片业务同比实现 71.38%增长的基础上，公司 2025 年第一季度继续保持汽车电子芯片业务强势增长的态势，2025 年第一季度公司汽车电子芯片业务实

	现销售收入达到 2,070.83 万元，与上年同期同比增加 85.62%。 同时，公司的汽车电子芯片业务的市场拓展也陆续传来积极进展。公司的汽车电子 DSP 芯片在近期启动了量产。自 2023 年 11 月以来，先后成功研发汽车电子 DSP 芯片 CCD5001、CCD4001 和 CCD3001。CCD5001 采用先进的 12nm 车规级工艺，搭载 HIFI5 DSP 内核，拥有业界领先的指令集效率和高达 6.4GFLOPS 的单核算力，较 ADI 对标产品 ADSP21565 在音频处理 FIR 性能上提升两倍有余。4 月 12 日，在“2025 广汽科技日暨昊铂 HL 上市发布会”上，广汽集团发布了由 12 款车规级芯片构成的芯片产品矩阵。在本次发布的 12 款联合开发芯片中，国芯科技上榜了两颗：安全气囊点火芯片 G-H02 和 PSI5 通讯接口芯片 G-T04。此外，公司的车规级信息安全芯片近期已累计出货量突破 300 万颗。这是继 2024 年 10 月公司的车规级信息安全芯片累计出货量成功突破 100 万颗后，公司取得的又一重要进展。更重要的是，公司的车规级信息安全芯片的应用领域实现关键突破，成功实现智能座舱和辅助驾驶域的安全应用。 2、公司业务的毛利率情况请介绍一下，未来营收走势如何看？ 答：2024 年，公司业务综合毛利率为 24.20%，与上年相比提高了 2.62 个百分点。2025 年第一季度，由于报告期内收入构成的变化，公司综合毛利率为 42.35%，与上年同期相比上升 30.98 个百分点。 对于公司的营收走势，可以参考公司的合同负债情况。截至 2025 年一季度末，公司目前在手订单充足，2025 年一季度末合同负债达到 8.94 亿元，与上年同期同比增加 263.28%，为 2025 年公司收入打下较好基础。 说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。
--	--

附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 4 月